

WS10-P07

熱真空試験における表面堆積粒子状コントамиネーションの評価方法と低減対策

環境試験技術センター
Environmental Test Technology Center

1. 目的
スペースチャンバーにて行われる熱真空試験環境下における粒子状コントамиネーションは、通常のクリーンルームとは異なる挙動を示す可能性がある。
ここでは、熱真空試験環境において供試体に堆積する粒子状コントамиネーションの測定結果と同コントамиネーションの低減対策と低減効率を低減させることを目的に行なった実験結果を報告する。

2. 測定方法
従来、表面堆積粒子の計測は、基板上で堆積した粒子を光学顕微鏡で人眼が目視で数える手法であり、測定に膨大な時間を費やす、人的不確かさが生じるなどの問題点があった。基板表面にレーザ光を照射し、その散乱光から粒子径・粒子数を計測する基板表面検査装置も市販されているが、非常に高額であり、年数回のみ行われる熱真空試験での計測用途にはコスト的に見合はない。

そこで今回は、安価で測定時間の短い、落下塵カウンターを購入して測定を実施した。

落下塵カウンターは基板上に光を照射して粒子からの散乱光により粒子を画像化し、粒子径・粒子数を計測する方法が用いられている。

4インチやSILWエハの計測に

係る測定時間は約30秒と短いが、可測粒子径が $30\mu\text{m}$ 以上ののみであることが難点である。

測定画像サンプルを図1に示す。

3. 現状の測定結果

通常手順での清掃方法及び通常接続ノード大気圧戻し過程で堆積する粒子は、表1に示すとおりであった。

表1 現状の表面堆積粒子の状況

MIL-STD-1246C LEVEL $30\mu\text{m}$ 以上の粒子数($\text{個}/\text{m}^2$)	13mφチャンバ LEVEL 200～500 3,780～20,538	8mφチャンバ LEVEL 300～500 7,958～39,988	6mφチャンバ LEVEL 300～500 4,377～15,915
--	---	--	--

4. 低減対策後の測定結果

表面堆積粒子状コントамиネーションの低減対策として、大気圧戻し速度を遅くする手法とプロワ・空気洗浄機との清掃の2種類を $8\text{m}\phi$ スペースエチバンバを使用して試みた結果、35%以下に低減可能なことが確認できいた。対策効果を図2に示す。

5. 代表粒子径の測定結果からの粒径分布の推測

今回用いた落下塵カウンターでは粒径 $30\mu\text{m}$ 以上の粗粒子のみの計測であるため、粗粒子の計測結果から、粒径 $30\mu\text{m}$ 以下の微粒子数を推定可能か電子顕微鏡での計測結果と比較し、MIL-STD-1246Cに示されるクリーンルームの粒子分布に当てはめて確認した。結果を図3-1～3-3に示す。

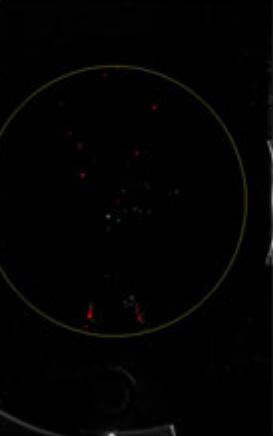


図1 落下塵カウンターでの粒子測定画像

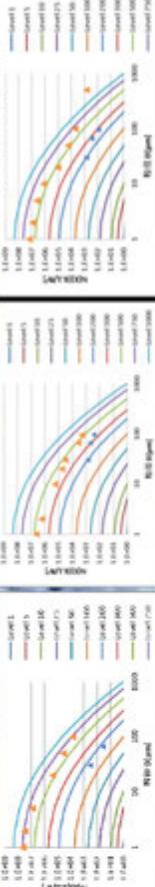


図2 低減対策効果(30μm以上の粒子数)



図3-1 13mφチャンバ

図3-2 8mφチャンバ

図3-3 6mφチャンバ

6.まとめ

- (1) チャンバ内で表面堆積粒子は、プロワ清掃、大気圧戻し速度を遅くすることで大幅に低減可能であることが確認できた。今後、運用方法、設備改修に反映していく。
- (2) クリーンルームヒューリック内での粒径分布はほぼ同じではあるが、代表粒子径を測定することことで遮断面積率(PAC)を算出することは可能と考えられる。
- (3) 光学顕微鏡での粒子測定には、手順等を厳密に定めて行う必要があり、今後手順を整備する必要があるが、定常的な測定には落下塵カウンターでの簡易測定でも評価可能である。